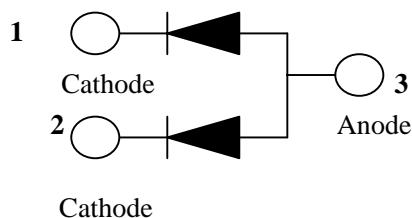




## Switching Diode (FHD56)



### 开关二极管

MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Rating 额定值	Symbol 符号	Value 值	Unit 单位
Continuous Reverse Voltage 连续反向电压	$V_R$	70	Vdc
Peak Forward Current 正向峰值电流	$I_F$	200	mAdc
Peak Forward Surge Current 正向最大浪涌电流	$I_{FM(surge)}$	500	mAdc

### THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Total Device Dissipation FR-5 Board(1) $T_A=25$	$P_D$	225	mW
Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) $T_A=25$	$P_D$	300	mW
总耗散功率 氧化铝衬底			
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	$T_J, T_{stg}$	150 , -55 to +150	

### DEVICE MARKING 打标

FHD56=A1

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性( $T_A=25$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为25 )

Characteristic 特性	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
<b>OFF CHARACTERISTICS 截止电特性</b>				
Reverse Voltage Leakage Current	$I_R$			$\mu\text{Adc}$
反向漏电流( $V_R=70\text{Vdc}$ )	—	2.5		
( $V_R=70\text{Vdc}, T_j=150$ )	—	50		
( $V_R=25\text{Vdc}, T_j=150$ )	—	30		
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压( $I_{BR}=100 \mu\text{Adc}$ )	$V_{(BR)}$	70	—	Vdc
Forward Voltage 正向电压	$V_F$			$\text{mVdc}$
( $I_F=1\text{mAdc}$ )	—	715		
( $I_F=10\text{mAdc}$ )	—	855		
( $I_F=50\text{mAdc}$ )	—	1000		
( $I_F=150\text{mAdc}$ )	—	1250		
Diode Capacitance 电容( $V_R=0, f=1.0\text{MHz}$ )	$C_D$	—	2.0	pF
Reverse Recovery Time 反向恢复时间( $I_F=I_R=10\text{mAdc}, R_L=50$ )	$t_{rr}$	—	6.0	ns

- FR-5=1.0 × 0.75 × 0.062 in.
- Alumina=0.4 × 0.3 × 0.024 in. 99.5% alumina.